

8

7

6

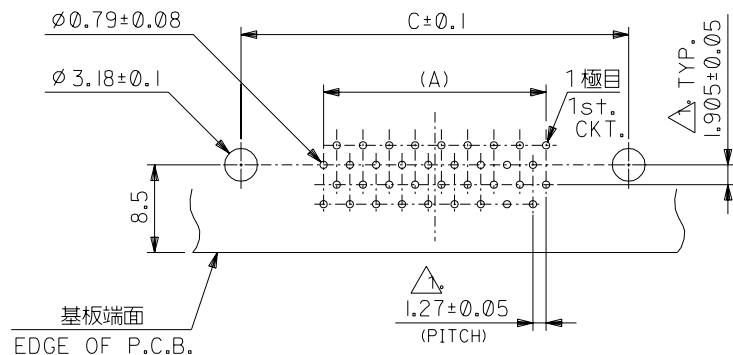
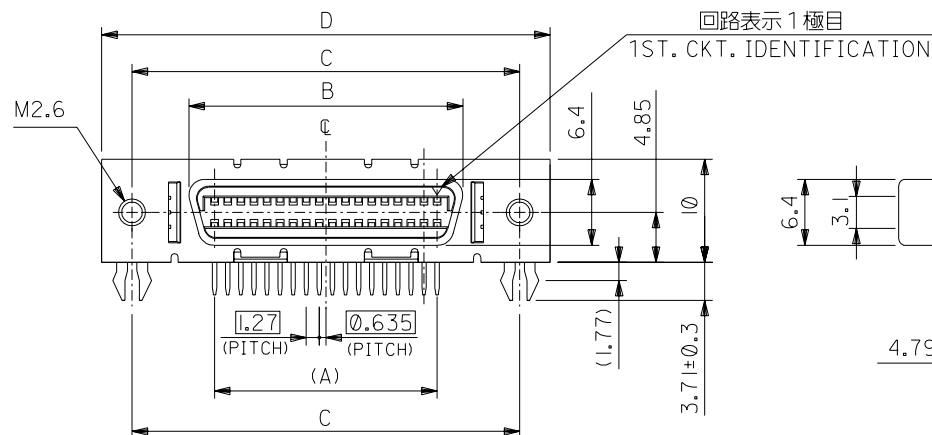
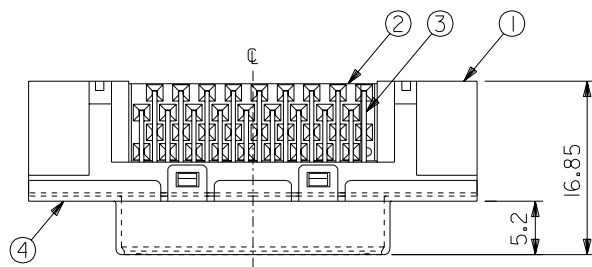
5

4

3

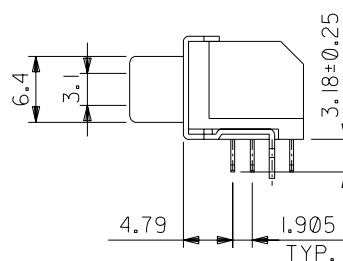
2

1

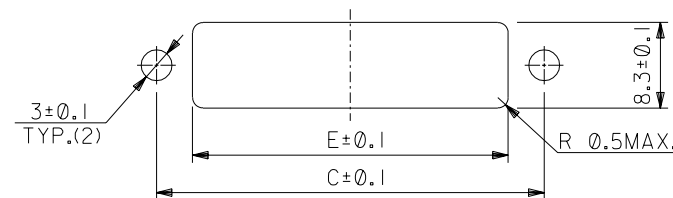


基板穴推奨寸法 (部品実装側)

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (COMPONENT SIDE)

回路表示 1 極目
1ST. CKT. IDENTIFICATION注記
NOTES.

- △ 公差非累積
NON CUMULATIVE TOLERANCE
2. 推奨基板厚 : $t=1.57\pm0.18$
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS : $t=1.57\pm0.18$
- △ ターミナル メッキ仕様
TERMINAL PLATING
- 金メッキ : $0.76\text{ }\mu\text{m}$ MIN. (接点部)
GOLD : $0.76\text{ }\mu\text{m}$ MIN. (CONTACT AREA)
- 半田メッキ : $1.0\text{ }\mu\text{m}$ MIN. (半田付け部)
TIN-LEAD : $1.0\text{ }\mu\text{m}$ MIN. (SOLDER AREA)
- ニッケルメッキ : $2.0\text{ }\mu\text{m}$ MIN. (下地メッキ)
NICKEL : $2.0\text{ }\mu\text{m}$ MIN. (UNDER PLATING)
4. パネル厚 : $t=1.6$
PANEL THICKNESS : $t=1.6$
5. 適用スクリュー : 59830-0000
RECOMMENDED SCREW : 59830-0000
- 適用ワッシャー : 59749-0030
RECOMMENDED WASHER : 59749-0030



パネル取り付け穴推奨寸法

RECOMMENDED PANEL OPENING

58.55	71.45	65.55	54.53	49.53	52847-80II	80
30.61	43.51	37.61	26.59	21.59	52847-36II	36
E	D	C	B	(A)	ENG. NO.	極致 NO.OF CKT.

材料 MATERIAL				表参照 SEE CHART			molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				表参照 SEE CHART			REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				—			TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE				—			1.27 I/O REC. ASS'Y	
DRAWN BY T.ODA				CHK'D BY S. Ishikawa / 3/4/06			DWG. NO.	
DR. APP'D BY S. Ishikawa				尺度 SCALE 2-1			SD-52847-***II	
角 度 ANGLE				±3°			REV	
30 以上 OVER				±0.3			C	
10 以上 30 未満 OVER				±0.25				
10 未満 UNDER				±0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES				0 新規作成 RELEASED (JD90280)				
記号 LTR				変更内容 REVISION RECORD				
				DR. CHK. DATE				

8

7

6

5

4

3

2

1